Unidade Curricular	
Designação (Pt):	Tecnologias Avançadas de Fabrico
Designação (Ing):	Advanced Manufacturing Technologies
Abreviatura:	TAF
Área científica:	EMS-TEC
Duração:	Semestral
Horas de trabalho:	216
Horas de contacto:	67,5
ECTS:	8
Obrigatória ou Opcional:	Ob
Docente Responsável:	Fernando Oliveira

Objetivos

Assimilar noções fundamentais no âmbito do corte e ligação de materiais bem como de processamento avançado de ligação de materiais e de microtecnologias de fabrico

Conhecer uma série de equipamentos diversos e saber identificar as potencialidades e limitações do uso dessas tecnologias no fabrico de componentes mecânicos

Conteúdos Programáticos

Tecnologia do Corte

- -Processos: Abordagem Global
- -Corte por Arranque de Apara

Fundamentos de Soldadura

- -Conceitos de Soldabilidade
- -Metalurgia da soldadura

Soldadura com Fusão

- -Fundamentos da Soldadura por Arco Eléctrico
- -Soldadura por Laser

Soldadura no Estado Sólido

- -Friction Stir Welding
- -Explosion Welding

Microtecnologias

- -Introdução às tecnologias de micro fabrico
- -Tecnologias de microprocessamento mecânico
- -Tecnologias de microprocessamento térmico
- -Tecnologias de microprocessamento químico

Metodologia de Ensino

A lecionação da UC é realizada combinando uma vertente conceptual e uma vertente aplicada, recorrendo à bibliografia de apoio. Simultaneamente, é disponibilizada documentação de apoio na plataforma Moodle, onde são igualmente disponibilizados exercícios complementares, de grau de dificuldade crescente.

Ao longo das aulas serão ministrados todos os conteúdos necessários à aquisição de conhecimentos por parte do aluno, apresentam-se exemplos de aplicação, estimulando a participação dos alunos.

Avaliação

Exame e Trabalho Final

Bibliografia

Boothroyd, G., & Knight, W. A. (2006). Fundamentals of Machining and Machine Tools. Taylor & Francis Group, LLC

Davim, J. P. (2008). Princípios da Maquinagem. Publindústria

Norrish, J. (2006). Advanced welding processes. Elsevier

Weman, K. (2011). Welding processes handbook. Elsevier

Diapositivos disponibilizados na plataforma Moodle